



● **SOL-025**

**Pasta para soldar en lata con 25 gr.**  
Tiene fundente rápido y agresivo, que limpia, propiciando la adherencia de la soldadura.



● **SOL-060**

**Pasta para soldar en lata con 60 gr.**  
Tiene fundente rápido y agresivo, que limpia, propiciando la adherencia de la soldadura.



● **CIR-WOR**

**Pluma conductiva de plata liquida (Circuit Works),**  
para reparar pistas en teclados de hornos de microondas, alarmas, controles remotos y más.



● **FLUX**

**Limpiador espumoso de 120 ml con atomizador,**  
para limpiar las superficies a soldar y facilitar la adherencia de la soldadura.



● **SMD-DESOLDER**

**Removedor de componentes de montaje superficial.** Es una pasta especial que facilita la fusión de la soldadura y se utiliza para desoldar componentes de circuitos electrónicos, sobre todo los de montaje superficial (SMD). Su presentación es en caja de plástico de 20 gr.



● **LIM-ALH**

**Alcohol Isopropílico en aerosol.** Se utiliza principalmente para eliminar la grasa en lentes ópticos, tarjetas de circuitos y para limpiar cabezas de equipos reproductores de cinta o video. Se evapora rápidamente sin dejar residuos. Su presentación es en aerosol de 280 gr.



● **LIM-CIR**

**Limpiador interno de precisión, formulado especialmente para la limpieza y mantenimiento de circuitos eléctricos y electrónicos.** Desintegra grasas, cochambre y polvos, sin dañar plásticos, hule o pintura. Libre de Cloro Fluoro Carbonos (CFC's) que dañan la capa de ozono. Contiene 454 ml.



● **LECTROPLUS-16**

**Limpiador de componentes electrónicos de secado rápido con 454 gr.** No contiene grasa, tiene una alta resistencia dieléctrica (35000 V por centímetro) y solventes puros que limpian grasas, cochambre y polvo, sin atacar plásticos, metales, elastómeros o pinturas. Recomendado para usarse en radios, televisiones, teléfonos, computadoras, telecomunicaciones, instrumentación delicada o como auxiliar para detectar fallas intermitentes.

